【物件名】

刊行物2

【添付書類】

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号

第2636968号

(45)発行日 平成9年(1997)8月6日

(24)登録日 平成9年(1997)4月25日

(61) Int.CL*	戰別記号	FI	技術表示信所	
COSL 65/00	LNY	COSL 65/00	LNY	
C08G 61/12	NLJ	C08G 61/12 1	NLJ	
C08L 25/18	LEA	COSL 25/18	LEA	
C09D 5/24	PPM	CO9D 5/24 I	PPM	
CO9K 8/16	108	CO9K 8/16	108B	
		前水県の数2 (金12頁) 最終頁に統く	
(21)出職委号	科理 平3-38531	(73) 特許權者 390023807		
		パイエル・アジ	プチエンゲゼルシヤフト	
(22)出順日	平成8年(1991) 2月7日	BAYER A	aktiengesell	
		SCHAPT		
(85)公開當号	特開平7 -90060	ドイツ連邦共和	ドイツ連邦共和国デー51388 レーフエ	
(43)公開日	平成7年(1995) 4月4日	ルケーゼン(動物なし〉	
(31)僅光維主張吞号	P4003720. 7	(72)発明者 フリードリッ!	ニ・ヨナス	
(32) 極先日	1990年2月8日	ドイツ連邦共	加速デー5100アーヘン・ク	
(33) 優先權主張日	ドイツ (DE)	ルーゲンオー	7エン15	
		(72)発明者 ベルナー・ク	ラフト	
		ドイツ連邦共和	祖子一5090レーフエルク	
		ーゼン1・ナヤ	フエナーシュトラーセ29	
		(74)代别人 弁理士 小田)	多平古	
		等全官 天野 安徽		
			操教室に継ぐ	

(64) 「発摘の名称」 新規ポリチオフエンの密施及びその製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 分散媒体としての水または水混和性有機 溶媒と水の混合物、式

[461]

$$\begin{bmatrix} R_1O & OR_2 \\ & & \end{bmatrix}$$

式中、R,及びR。は独立して水索またはC,~,アル 10 キル基を表すか、或いは一緒になって随時置換されていてもよいC,~,アルキレン基を形成す<u>ろ、</u>

<u>の橋</u>造単位からなるポリチオフエン、ここで該ポリチオフエンは2,000~500,000範囲の分子量を有するポリスチレンスルホン酸のポリ陰イオンの存在下

で酸化化学重合により重合されたものである、並びに 2,000~500,000の範囲の分子量を有するポリスチレンスルホン酸由来のポリ陸イオンを含んでなる ポリチオフエンの溶液。

2

【請求項2】 式



式中、R1及びR2は請求項1に記載され<u>る。</u>
の3,4ージアルコキシチオフエン<u>を、2、000~5</u>
00,000の範囲の分子量を有するポリスチレンスル
ホン酸のポリ陰イオンの存在下で0~100℃の温度で

(2)

特許2636968

酸<u>化化学重</u>合により重合させることを特徴とする、請求 項1に記載のポリチオフエン<u>の溶液の</u>製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は新規なポリチオフエンの溶液(以下「ポリチオフエン分散体」と宣うことがある)、その製造方法及びプラスチツク成形体の帯電防止処理に対する塩の使用に関する。

【0002】ポリチオフエン並びにそのブラスチツク成 形体の帯電防止処理並びに電子装置及びコンデンサーに おける有機伝導体としての使用は公知である(ヨーロッ パ特許出顧公開第253,594号、同第328,983 号、同第328,981号、同第339,340号及び同 第340,512号参照)。

【0003】ヨーロッパ特許出顧公開第253,594 号に3,4一位置において単分子酸(以後モノ酸と称す る) 及び高分子量酸(以後ポリ酸と称する)を有する基 で置換されたポリチオフエンの組成物が記載されてい る。これらがモノ酸またはポリ酸のいずれから誘導され るかとは無関係に、組成物は水及び、ある場合には非プ ロトン性有機溶媒にさえも不溶性である粉末またはフイ ルムを形成する。これらの不溶性粉末及びフイルムはプ ラスチツク成形体の帯電防止処理に使用し得ない。ヨー ロッパ特許出願公開第328,983号に3,4一位置に おいてある基で置換され、且つモノ酸を有する非プロト ン性有機溶媒に可溶性であるポリチオフエン化合物が記 載され、一方ヨーロッパ特許出願公開第328,981 号にこれらの組成物の電導性コーティング化合物におけ る使用が記載される。この組成物は複雑な方法、即ち、 伝導性塩の存在下における対応するモノマー性チオフエ ンの電気化学的酸化により得られる。プラスチツク成形 30 体の帯電防止処理のために、これらのポリチオフエン組 成物を有機非プロトン性溶媒中での溶液の状態で成形体 に途布する。

【0004】ヨーロッパ特許出願公開第339,340 号に3、4位置においてモノ酸を有するある基で置換されるポリチオフエンの組成物が記載され、一方ヨーロッパ特許出願公開第340,512号にコンデンサーにおける固体電解質としてのその使用が記載されている。プラスチツク成形体の帯電防止処理のために、ヨーロッパ特許出願公開第339,340号に記載されるポリチオフエン組成物に対応するチオフエン誘導体の化学的酸化により成形体上にその場で直接生成される。用いる酸化剤に依存して、酸化剤及びモノマー性チオフエンは別々の溶液から順次か、または単一の溶液から一緒にかのいずれかで成形体に塗布し得る。

【0005】公知のポリチオフエン化合物は良好な電気 エン、ドデスー1ーエン及びスチレンの 的特性を示し、そしてこれらのものがプラスチツク成形 られる1,2ージプロモアルカンから誘導 体に整布し得る場合に、良好な帯電防止特性を有するプ アルキレン基がある。他の代表には1,2 ラスチツク成形体を与えるが、加えて長い自己寿命及び シル、2,3ープチレン、2,3ージメチ 良好な処理特性を有することが期待され、即ち高い処理 50 チレン及び2,3ーペンチレン基がある。

速度で塗布することができ、そして塗布後、できる限り 直ちに所望の帯電防止用コーティングを生成させるべき である、水性煤質からの帯電防止処理剤を実際に塗布す ることが望まし<u>いが、まだそれらの技</u>術的要求を満足さ せていない。

【0006】驚くべきことに、ポリチオフエンに対して ヨーロッパ特許出願公開第340,512に記載される チオフエンがポリ酸の存在下にて高い重合割合で重合す るばかりでなく、所望の、好適な処理特性を有する水安 10 定性組成物として生成され、そしてこれらの組成物から 透明な帯電防止コーティングを生成させ、湿気の存在下 でも帯電防止状態を保持し得ることが見出された。

【0007】また組成物に対する容媒として、メタノール、エタノールまたはイソプロパノールの如き低級アルコール並びに該低級アルコールまたはアセトンの如き他の水混和性有機溶媒と水の混合物が適している。

【0008】分散剤の粒子の平均粒径は 10μ mまで、好ましくは 3μ mまで、より好ましくは 1μ mまでであっ

(0009) 粒子がそれ以上の直径を有する場合、これらのものは荷電による帯電防止効果に加えて、特に写真材料に関するマツテイング剤(matting agent)としての効果を与える。

【0010】従って本発明はポリ陰イオンの存在下での さ

【0011】 【化3】

【0012】式中、R、及びR、は独立して水素またはC、ペーアルキル基を表わすか、或いは一緒になって随時置換されていてもよいC、ペーアルキレン基、好ましくは随時アルキル置換されていてもよいメチレン基、随時C、ペー・ニューアルキルまたはフエニル置換されていてもよい1、2ーエチレン基、1、3ープロビレン基または1、2ーシクロペキシレン基を表わす、に対応する構造単位からなるポリチオフエンの分散体に関する。

【0013】R、及びR。<u>に関し</u>て、C、~。アルキル 基としてはメチル基及びエチル基が挙げられる。

【0014】R₁及びR₂が一緒になって形成し得る、随時置換されていてもよいC₁~₁アルキレン基の好適な代表にはαーオレフイン例えばエテン、プロプー1ーエン、ヘキシー1ーエン、オクトー1ーエン、デスー1ーエン、ドデスー1ーエン及びスチレンの臭素化により得られる1,2ージプロモアルカンから誘導される1,2ーアルキレン基がある。他の代表には1,2ーシクロヘキシル、2,3ープチレン、2,3ージメチルー2,3ープチレン及び2,3ーペンチレン基がある。

(3)

特許2636968

【0015】好適なR₁及びR₂はメチレン、1,2-エ チレン及び1,3-プロピレン基であり、1,2-エチレ ン基が殊に好ましい。

5

【0016】ポリ陰イオンはポリスチレンスルホン酸で

【0017】ポリ陰イオンを供給するポリ酸の分子量は 好ましくは2,000~500,000の範囲内であ る。ポリ酸またはそのアルカリ塩は市販される例えばポ リスチレンスルボン酸であるか、または公知の方法によ り製造し得る[例えばホーベンーウエル(Houben -Weyl)、有機化学の方法(Methoden d er organischen Chemie)、第E 20巻、マクロモレクラレ・ストツフエ (Makrom olekulare Stoffe), No. 2, (1 987)、1141頁以下参照]。

【0018】本発明によるポリチオフエン及びポリ陰イ オンの分散体の生成に必要な遊離のポリ酸の代りに、ポ リ酸のアルカリ塩を用いることもできる。

【0019】本発明によるポリ陰イオンの存在下におけ るポリチオフエン分散体はピロールの酸化重合に代表的 20 に用いる酸化剤及び/または酸素もしくは空気を用い、 ポリ酸の存在下にて好ましくは水性媒中で0~100℃ 温度で式

[0020] [化4]

(ID)

【0021】式中、R1及びR2は式(I)に定義する 30 ものである、に対応する3、4-ジアルコキシチオフエ ンの酸化化学重合(以下「酸化重合という)により得ら れる。

【0022】ポリチオフエンは酸化重合により正に荷電 されるが、その数及び位置を明確に求めることができな いため、式に示さない。

【0023】重合のために、式(II)に対応するチオ フエン、ポリ酸及び酸化剤を有機溶媒または、好ましく は水に溶解し、そして生じる溶液を重合反応が完了する まで所定の重合温度で撹拌する。

【0024】酸化剤として空気または酸素を用いる場 合、重合反応が完了するまで空気または酸素をチオフエ ン、ポリ酸及び随時触媒量の金属塩を含む溶液中に導入 する。重合時間はバッチの大きさ、重合温度及び酸化剤 に依存して数分乃至30時間の間であり得る。重合時間 は一般に30分乃至10時間の間である。得られる分散 体の安定性は重合中または後のドデシル硫酸ナトリウム の如き分散剤の添加により改善し得る。

【0025】重合後に得られる組成物をプラスチツク成

ち公知の方法により、例えば含浸、スプレー、低圧コー ティング、ナイフコーティング、スプレツド (spre a d) コーティング等によって成形体に直接塗布するこ とができる。溶媒例えば水の除去後、ポリチオフエンか らの帯電防止層は湿気の存在下でも帯電防止を保持して 直接得られる。

ล

【0026】適切な酸化剤は例えば J. Am. Soc. 85、454(1963)に記載されるピロールの酸化 重合に適するいずれかの酸化剤である。実際的な理由の 10 ために、安価で且つ取扱い易い酸化剤例えば鉄 (I I I) 塩例えばFeC1,、Fe(C1O1),並びに有機酸及び 有機残基を含む無機酸の鉄(III)塩、またはH 2O2、K2 Cr2O7、過硫酸アルカリまたはアンモニウ ム、過ホウ酸アルカリ、過マンガン酸カリウム及び銅塩 例えば四フッ化ホウ酸銅を用いることが好ましい。加え て、酸化剤として随時触媒量の金属イオン例えば鉄、コ バルト、ニツケル、モリブデン及びパナジウムイオンの 存在下における空気及び酸素を有利に使用し得ることが 見出された。

【0027】過硫酸塩並びに有機酸及び有機残基を含む 無機酸の鉄(III)塩の使用が腐食性でないために大 きな応用上の利点を有する。

【0028】有機残基を含む無機酸の鉄(111)塩の 例にはC₁~₁₀アルカノールの硫酸半エテルの鉄(II I) 塩の例えばラウリル硫酸のFe(III) 塩があ る。

【0029】有機酸の鉄(III)塩の例として次のも のが挙げられる: C, ~,。アルキルスルホン酸例えばメ タンまたはドデカンスルホン酸;脂肪族C、~ュ。カルボ ン酸例えば2-エチルヘキシルカルボン酸;脂肪族パー フルオロカルボン酸例えばトリフルオロ酢酸及びパーフ ルオロオクタノン酸;脂肪族ジカルボン酸例えばシュウ 酸並びに殊に芳香族の、随時C」~い。一アルキル置換さ れたスルホン酸例えばベンゼセンスルホン酸、pートル エンスルホン酸及びドデシルベンゼンスルホン酸のFe ([[]) 塩。

【0030】また上記の有機酸のFe(III)塩の混 合物も使用し得る。

【0031】理論的にはチオフエン1モル当り2,25 40 当量の酸化剤が式 [] に対応するチオフエンの酸化量合 に必要である [例えば]、Polym. Sci. Par tA、Polymer Chemistry, 第26 巻、1287頁(1988)参照]。しかしながら実際 には、酸化剤はある過剰量で、例えばチオフエン1モル 当り0.1~2当量の過剰で用いる。

【0032】 重合割合を増大させるために強いモノ酸、 例えば塩酸虫たは硫酸をポリ酸に加えることが有利であ り得る。

【0033】酸化重合反応において、本発明により用い 形体の帯電防止処理のために直接用いることができ、即 50 るポリ酸は式 (II) に対応するチオフエン各1モルに (4)

特許2636968

対して0.25~10個、好ましくは0.8~8個のポリ 酸の酸基が存在する量で加える。

【0034】酸化重合に対し、式(II)に対応するチ オフエン及びポリ酸を0.5~55重量%、好ましくは 5~30重量%の固体含有量を有する安定なポリチオフ エン分散体が得られるような溶媒の量で溶解する。

【0035】また良好な接着性及び耐ひっかき性(sc ratch)を有するコーテイングを得るために、水に 溶解または懸濁される高分子結合剤例えばポリビニルア ルコールまたはポリ酢酸ビニル分散剤をポリチオフエン 塩組成物に加え得る。

【0036】酸感受性プラスチツク成形体の場合に、そ して塗布に用いる装置を保護するために、プラスチック 成形体に塗布する前にアルカリもしくはアルカリ土類水 酸化物、アンモニアまたはアミンの添加により過剰の遊 離酸を中和することが有利であり得る。

【0037】乾燥後、本発明によるポリチオフエン分散 体が帯電防止処理されるプラスチツク成形体に塗布され る層の厚さは所望の成形体の伝導度及び所望のコーテイ ングの透明性に依存して0.01乃至100μm間であ

【0038】溶液の塗布後、溶媒は室温での蒸発により 簡単に除去し得る。しかしながら、より高い処理速度を 得るために、溶媒を昇温下で、例えば20~150℃の 範囲の温度、好ましくは40~100℃の範囲の温度で 除去することが極めて有利である。

【0039】ポリチオフエン分散体の製造はそれぞれ一 SO,*、-COO*及び-PO, 1*として酸性基を含む重 合体ラテツクスまたは重合体分散体の存在下で行い得 る。好ましくは酸性基の含有量は十分な分散体の安定性 を確保するために2重量%以上である。

【0040】分散体の粒径は10μm~1μm、好ましく は40~400 µmの範囲である。

【0041】この目的に適する重合体はドイツ国特許出 願公開第2,541,230号、同第2,541,274 号、同第2、835,856号、ヨーロッパ特許出願公開 第14,921号、同第69,671号、同第130,1 15号及び米国特許第4,291,113号に記載され

【0042】重合体分散体またはラテックスはそれぞれ 直鎖状、分枝鎖状もしくは架橋された重合体からなり得 る。多量の酸性基を有する架橋された重合体のラテツク スは水に膨潤性であり、そしてミクロゲルと称せられ

【0043】かかるミクロゲルは例えば米国特許第4, 301,240号、同第4,677,050号及び同第4, 147,550号に閉示される。

【0044】本発明による方法により帯電防止的または 電気伝導的に処理され得る基体に殊に有機プラスチック の成形体、殊にポリカーボネート、ポリアミド、ポリエ 50 m)、フイルムの表面抵抗 (Ros) は>10°Ω(相対湿

チレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステ ル、酢酸セルロース及びセルロースのフイルムである。 しかしながらまた、無機材料例えばガラスまたは酸化ア ルミニウム及び/もしくは二酸化ケイ素のセラミツク材 料も本発明による方法により帯電防止処理し得る。

【0045】また本発明によるポリチオフエン分散体は ドイツ国特許出願公開第3,838,652号に記載のと おり、熱シール用シートの帯電防止剤として使用し得

【0046】その透明性のために、本発明により得られ るコーテイングは写真材料、殊にフイルム例えば白黒フ イルム、カラーネガフイルム、カラーリバーサルフイル ムの好ましくは裏側層として、換言すればハロゲン化銀 乳剤層の反対側の支持体を与える層の帯電防止処理に殊 に適している。

【0047】ポリチオフエン分散体は好ましくは0.0 $01\sim0.3g/m^2$ 、より好ましくは $0.002\sim0.2g$ /n² の量で被覆する。

【0048】更に本発明の目的は本発明によるポリチオ 20 フエン分散体を有する帯電防止層を含む写真材料であ

[0049]

【実施例1】空気を水20ml中のポリスチレンスルホン 酸 (Mw4, 000) 2. 0g(1. 1ミリモルSO₃H 基)、3,4-エチレンジオキシチオフエン0.5g(3. 5ミリモル) 及び硫酸鉄 (III) 0.05g(0.2ミ リモル)の溶液中に24時間にわたって室温で導入し た。この期間に組成物は淡青色の色調になった。

【0050】次にこの溶液を主導のコーター(coat er)を用いてポリカーボネートフイルム上にナイフで コーティングした (湿潤フイルム厚さ25μm、約2.5 μmの乾燥フイルムの厚さに応対)。 コーティングされ たフイルムを恒量になるまで乾燥し、そして相対湿度0 %で24時間貯蔵した。

【0051】透明な淡青色のフイルムが得られた:フイ ルムの表面抵抗 (R。):10⁷Ω (相対湿度0%で) フイルムを同様に1/3に希釈した組成物でコーティング した場合(コーティングの乾燥フイルムの厚さ:約1 µ m)、透明な淡青色のフイルムが得られた;フイルムの 表面抵抗 (R。。):10°Ω (相対温度0%で)。

【0052】ポリカーボネートフイルムを10重量%水 酸化ナトリウムでpH8に調整したポリチオフエン組成 物でコーティングした場合(乾燥フイルムの厚さ:約 1.5 μm)、透明な淡青色のフイルムが再び得られた: フイルムの表面抵抗 (R₀₁): 3×10⁷ Ω (相対湿度 0%で)。

【0053】フイルムを市販の帯電防止剤であるポリス チレンスルホン酸ナトリウム塩の10重量%溶液でコー ティングした場合(乾燥フイルムの厚さ:約2.5μ

(5)

特許2636968

度0%で)であった。

[0054]

【実施例2】ポリスチレンスルホン酸(Mw4,000)1、8g0.01モルSO,H)及び、3,4ーエチレンジオキシチオフエン1、4g(0.01モル)を撹拌しながら水50ml中の過硫酸カリウム2.7g(0.01モル)の溶液に加え、続いて室温で24時間撹拌した。次に組成物を水300mlで希釈し、そして三酢酸セルロースフイルム上にナイフでコーティングした。コーティングしたフイルムを恒量になるまで室温で乾燥し、次に相対湿度0%で24時間貯蔵した。

【0055】コーティングの乾燥フイルムの厚さ:約 $0.5 \mu m$ 。 実質的に無色で透明なフイルムが得られた;フイルムの表面抵抗(R_{08}): $2 \times 10^{1} \Omega$ 。

[0056]

【実施例3】空気を水100ml中のポリスチレンスルホン酸(Mw4,000)10g(54ミリモルSO₃H)、硫酸Fe(III)0.25g(1ミリモル)及び、3,4ーエチレンジオキシチオフエン2.5g(0.18ミリモル)の溶液中に60℃で撹拌しなが68時間に20わたって導入した。ポリカーボネートフイルムをかくして得られた終育色の組成物でコーティングした。フイルムから溶媒を70℃で除去した(乾燥フイルムの厚さ:約2.5μm)。フイルムを相対湿度0%で24時間貯蔵した。透明な終育色のフイルムが得られた;フイルムの表面抵抗(Ran):2×10°Ω。

【0057】ポリカーボネートフイルムを水で1/3に希 釈された狡背色の組成物でコーティングした場合、得られた無色透明なフイルムは $8\times10^{\circ}\Omega$ の表面抵抗(R 00)を有していた。

[0058]

【実施例4】実施例3により製造されたポリチオフエン 組成物をメタノール及び水(1:1)の混合物で0.8 重量%の固体含有量に希釈した。次に代表的なリンス用ローラーからなるキャステイング機を用いて市販の接着層を有するポリエステルフイルム基体に塗布した。コーティングされたフイルムを70℃で乾燥し;乾燥後のフイルム上の固体コーティングは150 mg/mからなっていた。

【0059】実質的に無色で透明な帯電防止層は相対湿度0%で3×10°Ωの表面抵抗(R_{nk})を有していた。

【0060】等価の帯電防止コーティングが同様の方法で市販の接着層を有するトリアセテートフイルム基体上に得られた。

[0061]

【実施例 5】 空気を水100ml中のポリスチレンスルホン酸 (Mv4,000) 6g (30ミリモルSO,H)、硫酸鉄 (III) 0.15g (0.6ミリモル) 及び、3,4-エモレンジオギシチオフェン1 0g (7ミリモル)

の溶液中に80℃で6時間導入した。

【0062】室温に冷却後、重合混合物をメタノール及び水(1:1)の混合物で4重量%の固体含有量に希釈した。

10

【0063】組成物を実施例4に記載のとおりに市販の接着層を有するポリエチレンテレフタレートフイルムに塗布した。70℃で乾燥した後の固体コーティングは約60mg/m¹からなっていた。実質的に無色で透明な帯電防止コーティングは相対湿度0%で5×10¹Ωの表面10 抵抗を有していた。

[0064]

【実施例 6 】空気を水 1 5 0 ml 中のポリスチレンスルホン酸(Mw 4 , 0 0 0) 5 g(2 0 ミリモルSO* H)及び3 , 4 ーエチレンジオキシチオフエン 0 . 6 g(4 ミリモル)の溶液中に 5 0 ℃で 2 4 時間導入した。得られた重合混合物を手動コーターを用いてポリカーボネートフイルム上にナイフでコーティングした(湿潤フイルムの厚さ:2 5 μm、約 2 . 5 μmの乾燥フイルムの厚さに対応)。コーティングしたフイルムは量量まで乾燥した。

【0065】フイルムの表面抵抗は相対湿度0%で10 "Qであった。

[0066]

【実施例7】空気を水100ml中のポリスチレンスルホン酸(Mw4,000)Na¹塩5.5g(26ミリモルSOaNa)、pートルエンスルホン酸3.0g(17ミリモル)、3,4ーエチレンジオキシチオフエン2.5g(17ミリモル)及び硫酸鉄(III)0.25g(1ミリモル)の溶液中に40~50℃で撹拌しなが516時間にわたって導入した。

30 【0067】次に得られたポリチオフエン組成物を水2 00ml及びメタノール100mlで希釈し、そしてポリカ ーボネート上にナイフでコーティングした。

【0068】乾燥後(乾燥フイルムの厚さ約0.7 μ m)、コーティングは $7\times10^7\Omega$ の表面抵抗(R_{01})を有していた。

[0069]

【実施例 8】 実施例 7 により製造したポリチオフエン組成物を水 4 0 0 ml で希釈し、そしてポリビニルアルコール5.0 gの添加後に均一な組成物が得られるまで撹拌し40 た。組成物をポリカーボネートフイルム上にナイフでコーティングした。乾燥後(乾燥フイルムの厚さ約 0.7 μm)、帯電防止コーティングは1.5×10°Ω(相対湿度0%で)の表面抵抗(Rot)を有していた。

[0070]

【実施例9】下記の組成物の感光多層構造体をその前側上に接着層を有する厚さ125μmの透明なトリアセテート基体の前側上にキャステイングした。

【0071】定量的データは1miの場合に関し;塗布されるハロゲン化銀の量はAgNOsの等価量に対応し;す

4-エチレンジオキシチオフエン1.0g(7ミリモル) 50 べてのハロゲン化銀乳剤はAgNO。100g当り0.1g

(6)

特許2636968

11

04-ヒドロキシー6-メチルー1,3,3a,7-テトラーアザインデンで安定化させた。

【0072】層構造: (前側)

層1: (アンチハロ層)

黒色コロイド状銀

0.2g

ゼラチン

1.2g

UV吸収剤UV1

0.19

UV吸収剤UV2

0.2gリン酸トリクレジル 0.02g

フタル酸ジブチル

0.03g

屬2: [中間マイクレート (micτate) 層]

マイクレートーAg(Br、I)乳剤のAgNOs 0.25g:

平均粒径=0.07μm

ョウ素 0.5モル% 0.25g

ゼラチン

1.0g

着色されたカツプラーRM1 0.05g

リン酸トリクレジル 0.10g

層 3 : (低感度赤色增感層)

AgNO: 2.2g、ヨウ素 4モル%、平均粒径 0.4

5 μ m、赤色増感

ゼラチン

2.0g

無色シアンカツプラーC1 0.6g、リン酸トリクレジ

ル (TCP) 0.5gに乳化

無色シアンカツプラーRM1 50mg 及び

DIRカツプラーDIR1 30mg、TCP 20mgに

乳化

層 4: (高感度赤色增感層)

AgNO, 2.8g、ヨウ素 8.5モル%、平均粒径

0.8 µ m、赤色增感

ゼラチン 1.8g

無色シアンカツプラーC2 0.15g、リン酸ジブチル

(DBP) 0.15gで乳化

層5:(分離層)

ゼラチン

0.7g

2,5-ジイソオクチルハイドロキノン 0.2g、DB

P 0.15gで乳化

層 6 : (低感度緑色增感層)

ヨウ素 4.5モル%を含み、且つ平均粒径 0.4μm

を有するスペクトル的に緑色増感されたAg(Br、I)乳

剤のAgNO, 1.8g

ゼラチン

1.6g

マジエンタカツプラーM1 0.6g

TCP 50mgで乳化されたマスクカツプラーYM1

5 O mg

DBP 20mg中に乳化されたDIRカツプラーDIR

TCP 60mg中に乳化されたDIRカツプラーDIR

3 30mg

層7: (高感度緑色増感された層)

ヨウ素 7モル%及び平均粒径 0.7 μmを有する緑色 50 【0075】

増成された

AgNO₃ 2.2g

ゼラチン

1.4g

TCP 0.45gで乳化されたマジエンタカツプラーM

2 0.15g

TCP 30mgで乳化された第6層中と同じマスクカツ

プラー 30 mg

層8: (分離層)

ゼラチン

0.5g

10 DBP 0.08gで乳化された2,5-ジイソオクチル

ハイドロキノン0.1g

層9:(黄色フイルター層)

Ag(黄色のコロイド状銀ゾル) 0.2g

ゼラチン

0.9e

DBP 0.16gで乳化された2,5-ジイソオクチル

ハイドロキノン0.2g

層10: (低感度青色増感された層)

AgNO: 0.6g、ヨウ素 4.9モル%、平均粒径

O. 45 μm、青色増感.

20 ゼラチン 0.85g

TCP O.7gで乳化された黄色カツプラーY

0.7g

TCP 0.5g中に乳化されたDIRカツプラーDIR

3 0.5g

層11: (高感度青色増感された層)

AgNO: 1.0g、ヨウ素 9.0モル%、平均粒径

0.9 μπ、青色增感

ゼラチン 0.85g

TCP 0.3gで乳化された第10層中と同じ黄色カツ

30 プラー 0.3g

層12: (保護及び硬化層)

マイクレートAg (Br、I) のAgNO: 0.5g、平均

粒径 O. O 7 μm、

ヨウ素 0.5モル%

ゼラチン

1.2g

式

[0073]

[化5] $(CH_i = CH - SO_i - CH_i - CONH - C$

 $H_2 -$, -

40 の硬化剤 0.4g

下記式のホルムアルデヒド補捉剤 1.0g

[0074]

[化6]



(7)

特許2636968

【化7】

UY-1

13

食量止: x:y=1:3

(JY-2

H·S

[0076]

[化8]

[0077]

(9)

特許2636968

18

DIR 3

$$c : c^2 H^{TJ} \xrightarrow{C^2 H^{TJ}} C^{KH^2} \xrightarrow{C^{K} H^2} C^{KH} C^{KH} C^{KH}$$

【0078】カラーラミネートの全 (乾燥) 層の厚さは 24 μ m である。

【0079】帯電防止層(裏側)

カバー層1b+2bと共に帯電防止層1a+2aを上記の感光カラー材料の基体を含まぬ裏側に塗布した。帯電防止層3a(いずれかのカバー層を有さない)を更にその裏側に接着層を有するトリアセテート基体を塗布した。

【0080】帯電防止ポリチオフェン/PSSを次のように製造した:ポリスチレンスルホン酸(MG4000)10.0g及び3,4-エチレンジオキシ-チオフェン29.8gを撹拌しながら水200ml中の過硫酸カリウム1.2gの溶液に加え、次に混合物を室温で更に24時間撹拌した。次に分散体を水300mlで希釈した(=ストック分散体;ポリチオフェン/PSS含有量:2.6重量%)。

【0081】表中の帯電防止層下に示される伝導性値

(種々の相対大気湿度でΩ/□として表わされる四角当りのオームにおける表面抵抗(SR)として測定)は本発明によるポリオレフェン<u>をベー</u>スとする新規な帯電防止層の利点を示す。

【0082】1. ポリオレフェン含有層のSR値は純粋なPSS層(=比較タイプ1)の場合より2/10倍低40 く;

- 極めて低い大気湿度(10%)を用いても、ポリチ オフェン層の表面伝導度は比較タイプと比べて変化せ ず、そして
 - 3. ポリチオフェン層の伝導度は不変であり、即ち現像 後に保持された。

[0083]

【実施例10】水中で固体含有量31重量%で、平均粒径171nmを有するメタクリル酸メチル47.5重量%、ブタジエン47.5重量%及び2-アクリルアミド

50 - 2 - メチルプロパンスルホン酸のナトリウム塩5重量

(10)

特許2636968

19

%をベースとする分散体 6 4 . 6 g を水 5 0 0 m l で希 釈した。過硫酸カリウム 5 . 4 g、ポリスチレンスルホ ン酸2.0g及び3,4・エチレンジオキシチオフェン 8.0gを加えた後、分散体を室温で24時間撹拌し た。調製物をポリエステルフィルム上に200mg/m 「乾燥物質」の両でキャスティングした。乾燥後、オ

ルトレンジ(白色光)において0.01の光学的密度及 $U6 \times 10^{7}$ Ω / \square の表面抵抗を有する透明なコーティ ングが得られた。

[0084] 【表 1】

州 1 要

谷包的土品	Ja	22	3a.
ポリステシンスルルン族	33	,	-
(円,0本で18重要)			
のナトリウム塩 [ml]			
ポリテオフェン [ml]	•	3	3
术 [m1]	2	247	494
メラナール [m1]	365	100	500
761×[61]	600	650	-
從調整(木中で4金量%)			10
ポリステレン分位体(ほ」ロ	•	-	3
中で5重量分)[四]			
登置コーティング [ml]	16	20	20
カメート展	ไซ	2b	-
二度散セルヌース《アセトン中で	20	20	
10 mm () [w1]			
***-* [m1]	530	330	
7417 [m1]	430	630	
zt fml]	19	17	
ポリエチレン分散体(E ₂ C	1	3	
фт5 ##% [ml]			
帯 周コーチィング [m?]	15	15	

[0085]

【表2】

SR [QAD] 50% RH 10% RH	2·10 ⁹ 5·10 ¹⁰	5-10 ⁷ 6-10 ⁷	3.10 ⁷ 3.10 ⁷
50米尺川での羽像後	> 10 ¹²	9-10 ⁷	6-10 ³
光学的密度(白色)	0.06	0.07	0.07

[0086] 【実施例11】 のポリスチレンスルホン酸50g、過硫酸カリウム6. 0g及び3,4-エチレンジオキシチオフェン14.0g

a) <u>ポリチオフェンの製造</u>:空気を水1000ml中 50 の溶液中に室温で撹拌しながら24時間吹き込んだ。組

(11) 特許2636968 21 22 成物は固体含有量5.7重量% (1時間/100℃) 有 が得られた: し、そして使用できるものであった。 30%RHでのSR [Ω/□] 一写真処理前:0.7・ 【0087】b) <u>帯電防止層の製造</u> 108 一写真処理後:4·10° 水932m1中の上記のポリチオフェン組成物66ml 及び5重量%湿潤剤溶液2mlの混合物を塩化ビニリデ かくて層は永久に帯電防止性であった。 ンノメタクリレート/イタコン酸のターポリマーラテッ [0090] クス及び表面積100m²/gを有するコロイド状ケイ 【実施例12】実施例11により製造された帯電防止層 酸の接着層を有するポリエチレンテレフタレート基体 に更にアセトン/メトキシプロパノール80/20の溶 (PET) に塗布した。 媒混合物からのポリメチルメタクリレート (PMMA) 【0088】湿潤コーティング:50m²/1;コーテ 10 1g/m²のカバー層をコーティングした。透明な帯電 ィング速度:5m/分;乾燥温度:120℃/2分。 防止層は次の表面抵抗 [Ω/□] を有していた: 【0089】次の表面伝導度を有するほとんど無色の層 30%RH/21℃ 60%RH/21℃ 写真処理前 1.6 • 101 0.15 - 1010 1 . 1010 写真処理後 $0.03 \cdot 10^{10}$ 容量測定が電荷の減衰時間からなる場合[RC、ミリ 上の値から明らかなように、本発明による帯電防止層は 秒]、次の値が得られた: 高い伝導度に加えて極めて高い不変性を示し、そして表 30%RH/21C 面伝導度は現像後でも更に増加した。 本真别理前 0.63 [0091] 写真处理技 1.1 20 【実施例13】次の組成の帯電防止層を用いて殊に良好 な表面伝導度が得られた: 実施例11によるポリオレフィン 組成物 (57重量%) 66ml 水 820m1 イソプロパノール 100ml ポリウレタン分散体、40重量% 1.5ml ポリエチレン分散体、2.5重量% 1.5 m l 湿潤剤、10重量% 1.5 m l 1000ml 塗 布 最:30m'。l;キャスティング速度:8m/ 30 乾燥温度:130℃/12.5分 分 SR $[\Omega/\Box]$: 30%RH/21℃ 60%RH/21℃ < 0.1 · 10° < 0.1 · 10* 写真現像前 3.10* 写真現像後 RC[ミリ秒] < 0.0064 写真現像前 写真現像後 0.05 る静電荷に対する短い減衰時間が殊に現像後でも不変に この帯電防止層を実施例12によるPMMAのカバー層 でコーティングした場合、やや低い表面伝導度(一高い 保持された。 SR値)が測定され、そして静電的観点から決定的であ 40 【0092】 30%RH/21°C 60%RH/21°C $SR[\Omega/\Box]:$ 写真現像前 3 . 10 0.04 - 10 0.3.10 写真現像後 <u>RC [ミリ秒]</u> 写真現像前 < 0.0064 写真現像後 0.0046

0.01

0.01

(350 - 630 nm)

(370 nm)

オルト

UV

層の光学的密度:

23

本発明の主なる特徴及び態様は以下のとおりである。

【0093】1. ポリ陰イオンの存在下で式

[0094]

[化10]

【0095】式中、R1及びR1は独立して水素またはC1~1アルキル基を表わすか、或いは一緒になって随時置換されていてもよいC1~1アルキル基を形成するに対応する構造単位からなるポリチオフェンの分散体。

【0096】2. R₁及びR₁が一緒になって随時アルキル置換されていてもよいメチレン基、随時C_{1~1},アルキルもしくはフェニル置換されていてもよい1,2-エチレン基、1,3-プロピレン基または1,2-シクロヘキシレン基を表わすことを特徴とする、上記1に記載のポリチオフェン分散体。

【0097】3. ポリ陰イオンを高分子カルボン酸また フェン分散体を含む層をは高分子スルホン酸から誘導することを特徴とする、上 20 料の帯電防止処理方法。記1に記載のポリチオフェン分散体、 【0105】9. ポリラ

【0098】4. ポリ陰イオンをポリ(メタ)アクリル 酸またはポリスチレンスルホン酸から誘導することを特 徴とする、上記1に記載のポリチオフェン分散体。

[0099] 5. 式

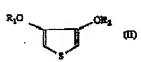
(12)

特許2636968

24

[0100]

【化11】 **R₁C**



【0101】式中、R₁及びR₂は上記1に記載される、 に対応する3,4・ジアルコキシチオフェンをポリ酸の 存在下にて0~100℃の温度で酸化重合させることを 10 特徴とする、上記1に記載のポリチオフェン分散体の製 造方法。

【0102】6. 成形体を上記1に記載のポリチオフェン分散体で処理することからなる、プイラスチック成形体の帯電防止処理方法。

【0103】7. 成形体を上記1に記載のポリチオフェン分散体の水性組成物で処理することからなる、プラスチック成形体の帯電防止処理方法。

【0104】8. 写真材料に、上記1に記載のポリチオフェン分散体を含む層を塗布することからなる、写真材料の帯電防止処理方法。

【0105】9. ポリチオフェン分散体を $0.01\sim0.3 \text{ g/m}^4$ の量で加えることからなる、上記8に記載の方法。

【0106】10. 少くとも1つの上記1に記載のポリチオフェン分散体を含む帯電防止層を有する写真材料。

フロントページの続き

H05F 1/02

(51) Int. Cl. "

識別記号 广内整理番号

F I

技術表示箇所

H05F 1/02

ĸ

(56)参考文献 特開 平1-161013 (JP, A)

特開 昭62-181328 (JP, A)

特別 昭62 164717 (JP, A)

特開 昭60-226524 (JP, A)